附件2

贷款相关信息及偿还情况说明

北京市知识产权局：

（申报主体名称）于 年 月 日与 （银行名称）签署了编号为 的 （授信合同名称/借款合同名称），该合同的额度金额为人民币 万元（大写金额 \_\_\_\_\_\_\_万元整）。2023年1月1日至12月31日，该合同项下已结清的贷款发放及偿还情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 借款合同名称及编号： | | | |
| 担保公司名称（如有）： | | | |
| 该借款合同项下知识产权质押合同或担保合同（如无质押合同可提供担保合同）名称及编号： | | | |
| 放款日期 |  | 放款金额 |  |
| 到期日 |  | 实际利率 |  |
| 结清日期 |  | 利息总额 |  |

特此说明。

银行名称（盖章）

年 月 日